

TOパッケージ用ソケット・シリーズ

TO Package Socket・Series

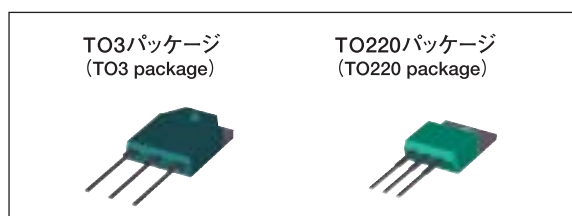
特長【Features】

適合パッケージ (JEDEC規格) 【Applicable package (for JEDEC standard)】

◆TO3パッケージ (TO3 package)

◆TO220パッケージ (TO220 package)

※その他のパッケージについては問い合わせ願います。
Please contact us for other types of package.



◆サンヨー工業オリジナル設計の標準ソケットを採用。

Introducing the standard socket Sanyu originally designed.

◆短納期、低価格。

Quick delivery & Low price.

◆デバイスガイド部分のアダプターを換える事により幅広いパッケージ対応。

Applicable to wide ranging packages by replacing adaptor at device guide.

◆使用電流によりプローブピン (2A/1本:パルス通電) の本数を任意に設定可能。

The number of probe pins (2A/1piece : Pulse current) optionally Settable by utilizing current.

◆ケルビン接続対応可能。(複数コンタクトピン設定可能で任意のピンをセンスピンに対応可能。)

Applicable to kelvin connection. (multiple contact pins are settable, and optional pins are applicable to sense pin)

◆バーイン試験 (高温:240℃) に対応可能。

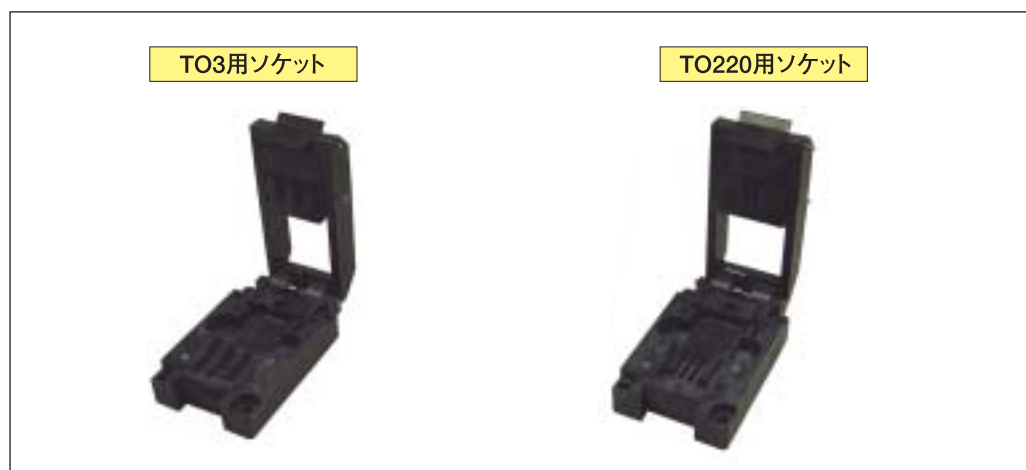
Applicable for Burn-in test. (High temp : 240℃)

◆パッケージ上面からの放熱を考慮した放熱機構を取り付け可能。

(詳細については販売会社へご相談ください。)

Heat releasing feature is applicable on top of the package.

(Please contact us for details)



◆上記以外のソケットも製作可能ですので問い合わせ願います。

Please feel free to ask for any other arrangements.